

第 147 回ラドテック研究会講演会

期 日：2016年6月10日（金）13：00～17：00
場 所：大阪市立工業研究所／大講堂
主 催：一般社団法人ラドテック研究会
協 賛：一般社団法人近畿化学協会・一般社団法人色材協会
合成樹脂工業協会・一般社団法人日本接着学会・日本塗装技術協会
一般社団法人有機エレクトロニクス材料研究会
フォトポリマー懇話会・日本放射線化学会（予定・順不同）

<講師と演題>

- 1) 13：00～13：50
「熱や光などの環境変化に応答して形態や表面特性が変化する微細構造材料
～材料はどこまでかしこくなれるのか?～」
大阪府立大学 大学院工学研究科 高橋 雅英 氏
- 2) 13：50～14：40
「電子線応用技術の紹介」
(株)NHVコーポレーション 奥村 康之 氏
- 14：40 ～ 15：00 ♪♪♪♪♪ コーヒーブレイク ♪♪♪♪♪
- 3) 15：00～15：50
「UV硬化型ハードコート材料とその3D曲面ハードコーティングへの展開」
(株)ダイセル 平林 智貴 氏
- 4) 15：50～16：40
「熱分解分析法および質量分析法による高分子の架橋構造解析(仮)」
名古屋工業大学 大谷 肇 氏
- ◆17：00～18：00 交流会 別会場にて (会場費 1,000 円)